#### 科学研究費助成專業 研究成果報告書



平成 27 年 6 月 1 5 日現在

機関番号: 32689

研究種目: 研究活動スタート支援

研究期間: 2013~2014

課題番号: 25889058

研究課題名(和文)ポリマーナノコンポジット材料における絶縁特性の向上メカニズムの解明

研究課題名(英文)Elucidation of the improvement mechanism of insulation characteristic in polymer nanocomposite materials

研究代表者

飯塚 智徳 (IIZUKA, Tomonori)

早稲田大学・理工学術院・助手

研究者番号:20706890

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,100,000円

研究成果の概要(和文): ポリマーナノコンポジット材料における絶縁特性の向上と要因を解明するとともに,高熱伝導性を併せ持つハイブリッド型ナノコンポジット材料を開発することを目的とした.ナノフィラー添加による絶縁破壊時間の長寿命化におけるメカニズム解明の一つとして,耐部分放電試験による試料表面への放電侵食劣化深さから抑制効果と機構,さらには試験環境による依存性等について評価・考察を行なった.その結果,ニート試料,マイクロ試料のナノコンポジット化により絶縁特性が顕著に向上する結果と再現性,温度依存性が得られ,絶縁性と熱伝導性という特性の両立を可能にする新たな指標を示すことが得られた.

研究成果の概要(英文):I elucidated improvement and the factor of insulation properties in polymer nano-composite materials to develop the hybrid model nano-composite materials which had both high thermal conductivity.

Effects of the addition of nano filler particles in the improvement of epoxy resin insulating characteristics were investigated and it has been clarified that surface erosion resulting from partial discharge (PD) could be substantially suppressed by the addition of several percent of nano filler content to epoxy composites. From the above experimental results, it can be concluded that one of the major mechanisms related to improving insulating performance via filler additions was the surface covering provided by filler deposition during the PD. In the case of nano filler composites, the outermost surface was more effectively and densely covered with filler particles during the PD.

研究分野: 電気・電子材料

キーワード: ナノコンポジット ィラー粒子析出 絶縁特性 耐部分放電特性 高熱伝導性 温度依存性 放電劣化抑制機構 ナノフ

### 1.研究開始当初の背景

パワーエレクトロニクス分野/EV . H-EV (カーエレクトロニクス)等の電力機器には 種々の絶縁材料が用いられてきた.中でも, 近年,電力機器やエレクトロニクス素子・機 器などに用いられる電気絶縁材料としてポ リマーナノコンポジットが注目されている. これは,近年における高性能化(電力設備の 高電力変換, IGBT におけるセラミックス基 板の代替, EV 車の電池, パワーデバイス, 車のエンジンカバーなどの耐熱・放熱化 etc) のニーズに伴い,絶縁材料のさらなる特性の 向上(高信頼性,長寿命化)や付加機能化が 求められている.そこで,絶縁・放熱各分野 における電力機器の小型化および高信頼性 を可能にする、ポリマー系ナノコンポジット 絶縁材料の耐電界性向上に関する研究を行 なってきた.

このポリマーナノコンポジット材料とし て,ベースポリマーにはエポキシ樹脂を用い, ナノフィラーとして主に SiO2, Al2O3 を中 心とし, その他に BN, AlN, SiC 等を用い 絶縁特性の向上と高熱伝導性を評価した. そ の結果,ポリマーのナノコンポジット化によ り, 絶縁特性の大幅な向上を可能とすること を明らかにした.代表的な数値としては,フ ィラー粒径 12 nm のシリカナノフィラーを 3 wt%添加したナノコンポジット試料では,ナ ノフィラーを添加していないニート試料と 比べ電気トリーイングによる全路破壊時間 が印加電圧10 kVrms 時においては ,10 倍 約 30 時間が 300 時間での破壊)となった.さ らに, 絶縁材料では, トリーが発生すると自 復機能がないことから、トリー発生時間を検 出することで、トリーイングによる初期破壊 の評価を行なった.この結果,トリーイング 開始 V-t 特性によるニート試料とナノ試料で は ,6 kVrms 印加時では ,二-ト試料では 170 時間に対し,ナノコンポジット試料では 66 倍(約470日)のトリー開始時間となり,ト リーイングによる全路破壊と同様の傾向に あることを確認した.さらに,マイクロフィ ラーを混合した試料に対しては,ナノ-マイク ロコンポジット試料では300倍程度(4時間 が 1260 時間) に増大することが判明した[図 2] (文献[10]). また, 試料表面の劣化特性の 評価として,ニート試料に対し,SiO2,SiC を 3 wt%混合した試料では, 劣化深さを 1/2 以下 (100 µm が30 µm 程度) に抑制するこ とが分かった. さらに, 高熱伝導性に関して は,マイクロフィラーとして BN, AlN を 80 wt%添加し、ナノフィラーには SiO2 を添加 したナノ-マイクロコンポジット試料では,10 W/m・K を得ることに成功した (ニート試料 の熱伝導率は 0.24 W/m・K). 以上のように, ナノフィラー添加による効果として絶縁特 性における破壊時間の長寿命化や表面劣化 の抑制効果,高熱伝導性の付加を得ることに 成功しているが,ナノコンポジットにおける

絶縁特性の劣化メカニズムは未だ明確には解明されていない.そこで,実用化に向け, 絶縁特性と高熱伝導性の両立が必要不可欠 と考えられ,フィラー粒子の配合比や粒径選 定などの最適化の評価を行なうことで,新た な指標を提案できるものと考えている.

# 2.研究の目的

ポリマーナノコンポジット材料における 絶縁特性の向上と要因を解明するに際し,ナ ノフィラー添加による絶縁向上メカニズム のモデル化を検討し,実用化に向けた新たな 指標を提案する.

- (1)絶縁特性で得られているフィラー粒子の添加効果の定量化(例えば,放電劣化後における試料の最表面状態を EDX などの元素分析を行ない,フィラーの層を分析することで,これが絶縁劣化の抑制メカニズムを解明するものと思われる.)
- (2)熱伝導特性におけるフィラーの最適 充填率の検討と評価.
- (3)ポリマーナノコンポジット材料における新機能の付与効果

#### 3.研究の方法

ポリマーナノコンポジット材料における 絶縁特性の向上と要因を解明するとともに, 高熱伝導性を併せ持つハイブリッド型ナノ コンポジット材料を開発することを目的と する.

具体的には,(1) 電気トリーイング V-t 特性におけるフィラー添加による絶縁特性向上の解明としてナノコンポジット化にお問としてナリックスでである。(2) の界面制御をカップリング剤付与の有無による試料内部の構造を評価する。(2) 耐部の解明として,試料表面によける劣化の層の解明として,試料表面における劣化抑制メカニズムを元素分析等により評価する。(3) 高熱伝導性を得るためのフィラー粒子の粒径と添加率の最適化を行ない,絶縁特コンポジット材料を開発し,実用化に向けた新たな指標を提案する.

## 4.研究成果

ポリマーナノコンポジット材料における 絶縁特性の向上と要因を解明するとともに, 高熱伝導性を併せ持つハイブリッド型ナノ コンポジット材料を開発することを目的と した.ナノフィラー添加による絶縁破壊時間 の長寿命化におけるメカニズム解明の一つ として,耐部分放電試験による試料表面への 放電侵食劣化深さから抑制効果と機構につ いて評価・考察を行なった.その結果,ニー ト試料,マイクロコンポジット試料に対し, ナノフィラー粒子を添加混合しナノコンポ

ジット化することにより絶縁特性が顕著に 向上する同様の結果が得られ再現性も得ら れた.さらにナノ粒子による試料表面への堆 積とナノオーダでの試料最表面への被覆に よる劣化抑制層の形成による効果が絶縁劣 化抑制機構と考察できた.また,絶縁特性を 解明する上で,高温試験環境下での影響も評 価を行なった.その結果,試験環境温度を 30 ,60 ,110 とした場合,試料表面へ の放電侵食劣化深さが30 と110 では約2 倍もの劣化深さとなり,温度依存性があるこ とが新たに判明した.さらには,熱伝導率向 上に向けては,これまでに熱伝導率を向上さ せるためにマイクロフィラー粒子を 60~80 vol%という高充填であったものを 40 wt%での 低充填化による試料でもニート試料に比べ 2.7倍の熱伝導率向上が得られ、さらには、 ナノフィラー3 wt%単体でも1.3倍の向上 が得られた.これは,フィラー粒子とポリマ ーマトリックスとの界面による結合力に依 存していることが分かった.

以上これらの結果による絶縁性と熱伝導性という特性の両立を可能にする新たな指標を示すことが得られた.

## 5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

### 〔雑誌論文〕(計1件)

"Electrical Properties of Epoxy/POSS Composites with Homogeneous Nanostructure"

Xingyi Huang, Yong Li, Fei Liu, Pingkai Jiang1, and <u>Tomonori lizuka</u>, Kohei Tatsumi and Toshikatsu Tanaka.

IEEE Trans, Vol.21, No.4, pp.1516-1528 (2014)

#### 〔学会発表〕(計7件)

1. "Surface Analysis of Epoxy Nanocomposite Insulator Materials Eroded by Partial Discharge"

Tomonori IIZUKA, Yuqing ZHOU, Tomoaki MAEKAWA, Toshikatsu TANAKA, Kohei TATSUMI. IEEE CEIDP, No.8A-10, pp703-706 (2014)

- 2. "How Different Fillers Affect the Thermal Conductivity of Epoxy Composites"
- I.A. Tsekmes, R. Kochetov, P.H.F. Morshuis, J.J. Smit, <u>T. lizuka</u>, K. Tatsumi, T. Tanaka

IEEE CEIDP, No.7-2, pp.647-650 (2014)

3. "The Effect of Nanosilica on the DC Breakdown Strength of Epoxy-Based Nanocomposites"

R. Kochetov, I.A. Tsekmes, L.A. Chmura, P.H.F. Morshuis, <u>T. lizuka</u>, K. Tatsumi, T. Tanaka

IEEE CEIDP, No.8A-13, pp.715-718 (2014)

- 4. "Dielectric Properties and Thermal Conductivity of Epoxy/AIN Composites with Several Kinds of Filler-Matrix Interfaces"
- T. Tanaka, <u>T. lizuka</u>, and Y. Ohki, X. Huang and P. Jiang.

IEEE ICSD, pp.377-380 (2013)

- 5. "エレクトロニクス実装用 コンポジット 材料の部分放電試験における温度依存性" **飯塚智徳**, 林紀全, 田中祀捷, 巽宏平. JPCA, AP-27, pp.1-4 (2014)
- 6. " エポキシ/シリカコンポジットの耐部分 放電特性に及ぼすナノフィラー添加効果と 劣化抑制機構 "

周玉清,**飯塚智徳**,田中祀捷,巽宏平. IEEJ 誘電研究会,No.DEI-14-36,pp.35-40 (2014)

7. " エポキシ/アルミナコンポジットの部分 放電試験における温度依存性 " 林紀全,**飯塚智徳**,田中祀捷,巽宏平. IEEJ 誘電研究会,No.DEI-14-38,pp.47-51 (2014)

[図書](計件)

〔産業財産権〕

出願状況(計 件)

取得状況(計件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 取得年月日:

〔その他〕 ホームページ等

国内外の別:

6.研究組織(1)研究代表者

飯塚 智徳(IIZUKA Tomonori) 早稲田大学 理工学術院 助手 研究者番号:20706890 (2)研究分担者 ( ) 研究者番号: (3)連携研究者

研究者番号: